

1

明 紹 書

層状珪酸塩、およびそれを含む熱可塑性樹脂組成物

5 技術分野

本発明は、イオン交換された層状珪酸塩、その製造法、該層状珪酸塩と熱可塑性樹脂とからなる熱可塑性樹脂組成物、およびその樹脂組成物からなるフィルムに関する。さらに詳しくは、熱可塑性樹脂組成物に好適に分散可能なイオン交換された層状珪酸塩、熱可塑性樹脂中に該層状珪酸塩が好適に分散された熱可塑性樹脂組成物、およびその樹脂組成物からなるフィルムに関する。

従来技術

ポリエステルをはじめとする熱可塑性樹脂は、その優れた機械特性、成形性、耐熱性、耐候性、耐光性、耐薬品性等の特性を生かし、様々な用途で使用されて15いる。しかしながら、近年、技術の進展に伴い、使用される用途に応じて樹脂に対してより高度な特性が要求されるようになってきた。このような要求特性を満たす技術の一つとして、熱可塑性樹脂に層状化合物をナノスケールで分散させた組成物、所謂ナノコンポジットが最近注目されている。ナノコンポジットを形成することにより、高耐熱化、高弾性化、難燃化、ガスバリア性能の向上等、様々な20特性の向上が実現している（例えば中条 澄 著 「ナノコンポジットの世界」、工業調査会、2000年）。ナノコンポジットを形成するためには、層状化合物をナノスケールで分散させる必要があり、様々な方法が試みられている。例えば、層状化合物が単層レベルで分散したポリエステルの複合材料を製造する際に、ポリエステルのモノマーとの反応性のある官能基を有する有機カチオンを層状化合物の有機変性体に使用することが開示されている（特開平9-48908号公報）。また、層間距離が15～35Åである層状珪酸塩をポリエステル樹脂に溶融混合して5～20層の層構造を保持しながら均一に分散させたポリエステル樹脂組成物の記載がある（特開平2001-261947号公報）。また特開20

0 3 – 3 2 7 8 5 1 には膨潤性層状無機結晶体を凍結乾燥し、次いで溶融したポリマーを含浸させて層状無機結晶体ーポリマー複合体を製造する方法が記載されている。しかし特にポリエステルを使用したナノコンポジットではポリアミドと同程度に分散させることが困難であり、さらなる分散性の改善が望まれていた。

5

発明の開示

本発明は、熱可塑性樹脂組成物に好適に分散可能なイオン交換された層状珪酸塩、その製造法、該層状珪酸塩と熱可塑性樹脂とからなる熱可塑性樹脂組成物、およびその樹脂組成物からなるフィルムを提供することを課題とする。

10 本発明のさらに他の目的および利点は、以下の説明から明らかになろう。

本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、有機オニウムイオンによりイオン交換能対比 50 ~ 100% イオン交換され、比表面積が 2.5 ~ 100 m²/g であることを特徴とする層状珪酸塩によって達成される。

また、本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第 2 に、熱可塑性樹脂と上記の層状珪酸塩とからなる樹脂組成物であって、層状珪酸塩の含有量が熱可塑性樹脂 100 重量部に対し、無機灰分として 0.01 ~ 20 重量部である樹脂組成物によって達成される。

図面の簡単な説明

20 図 1 は実施例 7 の樹脂組成物の電子顕微鏡写真である。

図 2 は比較例 2 の樹脂組成物の電子顕微鏡写真である。

発明の好ましい実施形態

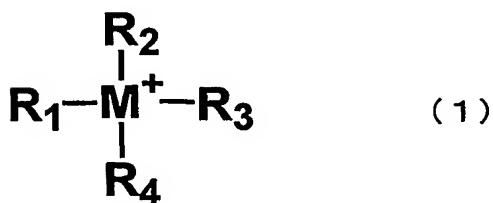
以下、本発明について詳述する。

25 本発明で使用する層状珪酸塩は、Al, Mg, Li 等を含む八面体シート構造を 2 枚の SiO₄ 四面体シート構造が挟んだ形の 2 : 1 型が好適であり、具体的には、サボナイト、ヘクトライト、フッ素ヘクトライト、モンモリロナイト、バイペライト、スチブンサイト等のスマクタイト系粘土鉱物、Li 型フッ素テニオ

ライト、Na型フッ素テニオライト、Na型四珪素フッ素雲母、Li型四珪素フッ素雲母等の膨潤性合成雲母、バーミキュライト、フッ素バーミキュライト、ハロサイト、膨潤性マイカ等を挙げることができる。またこれらは、天然のものでも、合成のものでも構わない。これらのうち、陽イオン交換容量などの点から、
5 モンモリロナイト、ヘクトライト等のスメクタイト系粘土鉱物、Li型フッ素テニオライト、Na型四珪素フッ素雲母等を好適に使用することができる。

本発明の層状珪酸塩はこうした層状珪酸塩を有機オニウムイオンによりイオン交換能対比50～100%イオン交換されたものである。

有機オニウムイオンとしては、ホスホニウム、アンモニウム等の4級オニウム
10 イオン、またはヘテロ芳香族イオンが好ましい。有機オニウムイオンが下記式(1)で示されることがさらに好ましい。



15 (式中、Mは窒素原子またはリン原子である。R₁、R₂、R₃及びR₄は、それぞれ独立に、炭素数1～30の炭化水素基またはヘテロ原子を含む炭化水素基、また任意のR₁、R₂、R₃及びR₄は環を形成していても良い。)

上記式(1)で表される有機オニウムイオンについて、Mがリン原子であってホスフォニウムイオンであるか、Mが窒素原子でかつ任意のR₁、R₂、R₃及び
20 R₄が環を形成してヘテロ芳香族イオンであることが好ましい。

炭素数1～30の炭化水素基としては、アルキル基、および芳香族基を挙げることができる。アルキル基としては、炭素数1～18のアルキル基が好ましく、メチル、エチル、n-プロピル、n-ブチル、n-ドデシル、n-トリデシル、n-テトラデシル、n-ペンタデシル、n-ヘキサデシル、n-ヘプタデシル、
25 およびn-オクタデシルを好ましく例示することができる。また、芳香族基としては、フェニル基、ビフェニル基、ベンジル基、トシリ基などを好ましく例示す

することができる。またこれらの芳香族基は、それらの熱安定性に影響を及ぼさないメチル、エチル、弗素、塩素などのような置換基を有してもよい。

Mが窒素原子である四級アンモニウムの具体例としては、テトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム、トリエチルベニジルアンモニウム、テトラオクチルアンモニウム、トリメチルデシルアンモニウム、トリメチルドデシルアンモニウム、トリメチルヘキサデシルアンモニウム、トリメチルオクタデシルアンモニウム、トリブチルメチルアンモニウム、トリブチルドデシルアンモニウム、トリブチルオクタデシルアンモニウム、トリオクチルエチルアンモニウム、トリブチルヘキサデシルアンモニウム、メチルトリフェニルアンモニウム、およびエチルトリフェニルアンモニウム等の各種のテトラアルキルアンモニウムを好適なものとして挙げられる。

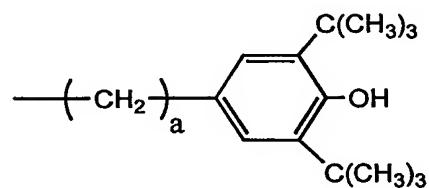
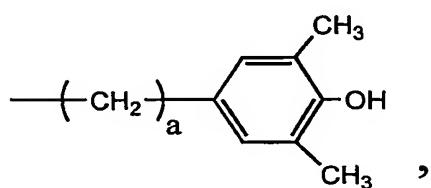
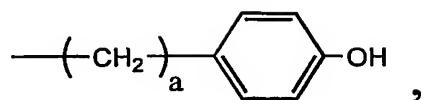
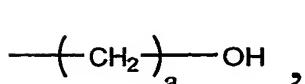
また、Mがリン原子である有機ホスホニウムの具体例としてはテトラエチルホスホニウム、トリエチルベンジルホスホニウム、テトラブチルホスホニウム、テトラオクチルホスホニウム、トリメチルデシルホスホニウム、トリメチルドデシルホスホニウム、トリメチルヘキサデシルホスホニウム、トリメチルオクタデシルホスホニウム、トリブチルメチルホスホニウム、トリブチルドデシルホスホニウム、トリブチルオクタデシルホスホニウム、トリオクチルエチルホスフォニウム、トリブチルヘキサデシルホスフォニウム、メチルトリフェニルホスホニウム、エチルトリフェニルホスホニウム、ジフェニルジオクチルホスホニウム、トリフェニルオクタデシルホスホニウム、テトラフェニルホスホニウム、およびトリブチルアリルホスフォニウムなどが挙げられる。

さらに、上記式(1)がヘテロ原子を含む炭化水素基の場合、上述の炭素数1～30の炭化水素基R₁、R₂、R₃及びR₄の少なくとも一部が、炭素数1～30のヒドロキシ置換炭化水素基、アルコキシ置換炭化水素基、フェノキシ置換炭化水素基、およびイミド置換炭化水素基からなる群から選ばれる少なくとも一種であることが好ましい。

以下にヘテロ原子を含む置換基を有する炭化水素基の例を列挙する。(ここで下記式中、aおよびbはそれぞれ独立に1以上29以下の整数であり、置換基中

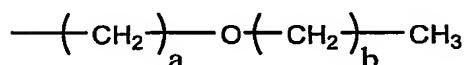
での炭素数が 30 以下になる整数である。)

ヒドロキシ置換炭化水素基

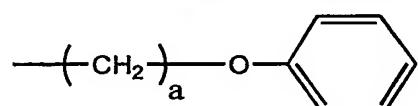


5

アルコキシ置換炭化水素基：

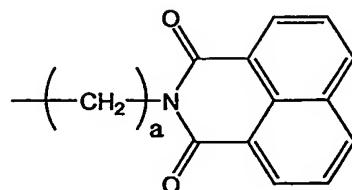
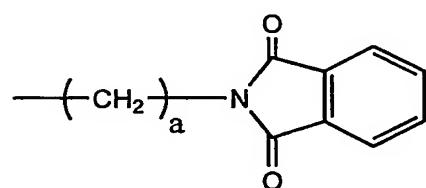


フェノキシ置換炭化水素基：



10

イミド置換炭化水素基：

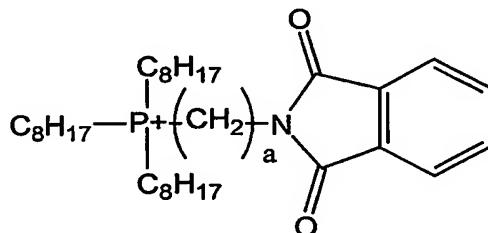
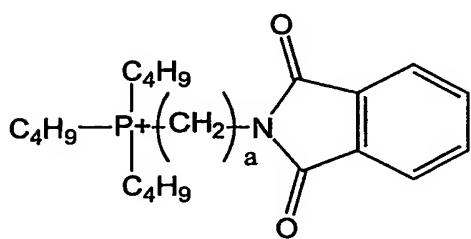


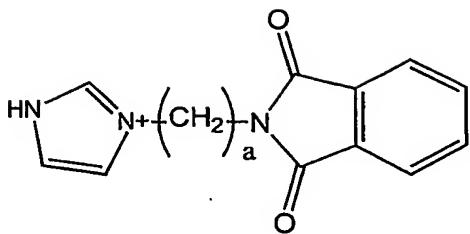
15 さらに R_1 、 R_2 、 R_3 及び R_4 が環を形成しテロ芳香族イオンとなる場合にはピリジン、メチルピリジン、エチルピリジン、ジメチルピリジン、ヒドロキシピリジン、ジメチルアミノピリジン等のピリジン誘導体、イミダゾール、メチル

イミダゾール、ジメチルイミダゾール、エチルイミダゾール、ベンズイミダゾール等のイミダゾール誘導体、ピラゾール、メチルピラゾール、ジメチルピラゾール、エチルピラゾール、ベンズピラゾール等のピラゾール誘導体からなる有機オニウムイオンを挙げることができる。

5 なかでもイミダゾール誘導体としては、N-メチルイミダゾリニウム、N-エ
チルイミダゾリニウム、N-ヘキシリイミダゾリニウム、N-オクチルイミダゾ
リニウム、N-ドデシルイミダゾリニウム、N-ヘキサデシルイミダゾリニウム
等のアルキル置換イミダゾリウム、および上記のヘテロ原子を含む置換基を有す
る炭化水素基の例として示される構造でN置換されたイミダゾリウム及びそれら
10 のアルキル置換体を例示することができます。

上述した有機オニウムイオンは、単独でも、組み合わせても、用いることができる。有機オニウムイオンとしては、層状珪酸塩の耐熱性の点からホスフォニウム、またはイミダゾリウム構造を有するものが好ましい。さらに好ましい有機オニウムイオンとして、具体的には、テトラブチルホスホニウム、テトラオクチルホスホニウム、トリブチルドデシルホスホニウム、トリブチルヘキサデシルホスフォニウムなどのアルキルホスホニウムやN-メチルイミダゾリニウム、N-エチルイミダゾリニウム、N-ヘキシルイミダゾリニウム、N-オクチルイミダゾリニウム、N-ドデシルイミダゾリニウム、N-ヘキサデシルイミダゾリニウム等のアルキル置換イミダゾリウム、そしてアルキル基の一部がイミド置換炭化水素基で置換された以下のようなオニウムを例示することができる。





(ここで式中、 a は1以上29以下の整数である。)

上述のような置換基において、分散させる層状珪酸塩や熱可塑性樹脂の種類、
5 あるいは組み合わせにより好適な a の値が変わりうる。

本発明の層状珪酸塩は、こうした有機オニウムイオンにより、層状珪酸塩の陽
イオン交換能に対して50～100%イオン交換されている。

層状珪酸塩の陽イオン交換能は、従来公知の方法で測定可能であるが、本発明
で使用される層状珪酸塩のイオン交換能としては、先述の層状珪酸塩のなかでも、
10 0.2～3 meq/g程度のものが好適に使用可能である。陽イオン交換能が0.2
meq/g以上であるほうが、有機オニウムイオンの導入率が高くなるために
分散性の点で有利である。また3 meq/g以下のものの方が、有機オニウムイ
オンの導入が容易となり、好ましい。陽イオン交換能が0.8～1.5 meq/
gであることがさらに好ましい。

15 本発明の層状珪酸塩の陽イオン交換率は50～100%であり、陽イオン交換
率が50%以上であることが、層状珪酸塩に対する有機オニウムイオンの導入率
が高くなるために分散性の点で有利である。陽イオン交換率は100%以下であ
ることが、原料に使用したオニウム化合物の対イオンが存在しないために熱安定
性の点で有利である。陽イオン交換率としては、55～99%であることがより
20 好ましく、60～99%であることがさらに好ましい。

こうした陽イオンの交換率は、下記式(2)によって算出することができる。

$$\text{陽イオン交換率 (\%)} = \{\text{W}_f / (1 - \text{W}_f)\} / (\text{M}_{\text{org}} / \text{M}_{\text{si}}) \times 100 \quad (2)$$

(W_f は20°C/minの昇温速度で120°Cから800°Cまで測定した層状珪
25 酸塩の示差熱天秤による重量減少率、 M_{org} は該ホスホニウムイオンの分子量、

M_{s i} は層状珪酸塩の陽イオン部分における 1 電荷あたりの分子量を表す。層状珪酸塩の陽イオン部分における 1 電荷あたりの分子量は、層状珪酸塩の陽イオン交換容量（単位：eq/g）の逆数で算出される値である。（クニピア F の場合は 10.9 meq/100 g）

5 さらに層状珪酸塩に対して陽イオン交換に関与しなかったオニウムイオンの有無は、蛍光 X 線や、原子吸光分析などの従来公知の方法で、原料に使用したオニウム化合物の対イオンの有無を測定することなどから確認することが可能である。

また本発明の層状珪酸塩を、窒素雰囲気下、20°C/min の昇温速度で示差熱天秤によって測定した際の 5 重量% 重量減少時の温度が、310°C 以上である

10 ことが好ましい。5 重量% 重量減少時の温度が 310°C より低いと、熱可塑性樹脂と溶融混練する際の分解が大きく層状珪酸塩の再凝集が起ったり、分解ガスが発生するなど樹脂特性を低下させことがある。こうした点から 5 重量% 重量減少時の温度は、高いほど好ましいが、本発明の層状珪酸塩では、良好な分散性を与える有機オニウムイオンの構造を勘案すると、好ましくは 330°C 以上、より好ましくは 340°C 以上、さらに好ましくは 350°C 以上である。

15 本発明の層状珪酸塩は、比表面積が 2.5 ~ 100 m²/g であることを特徴とする。比表面積は、窒素を使用した BET 法で求めることができる。比表面積を 2.5 m²/g 以上とすることにより、樹脂と溶融混練する際の分散の効率が向上し、良好に均一分散した層状珪酸塩と熱可塑性樹脂との熱可塑性樹脂を得ることができる。逆に、比表面積が 100 m²/g を超える場合は、余りにも比表面積が大きな微細な粒子となるために、かさ密度が高くなり粉体としての取扱いが困難となり好ましくない。比表面積としては、4 ~ 80 m²/g がさらに好ましく、5 ~ 50 m²/g がさらに好ましい。

20 有機オニウムイオンで層状珪酸塩の陽イオンを交換する方法としては、従来公知の方法が可能である。具体的には水、エタノール、メタノールなどの極性溶媒に層状珪酸塩を分散させておき、そこへ、有機オニウムイオンを添加する、あるいは、有機オニウムイオンを含む溶液を添加する方法が挙げられる。

該層状珪酸塩分散液における層状珪酸塩の好ましい濃度は 0.1 ~ 5 重量%

である。0.1重量%よりも濃度が低い場合には、溶液全体の量が多くなり過ぎ取り扱う上で好ましくない。5重量%を超える場合には、層状珪酸塩の分散液の粘度が高くなりすぎるため、陽イオン交換率が低下するため、好ましくない。層状珪酸塩の濃度としては、0.5～4.5重量%がさらに好ましく、1～4重量%がより好ましい。

反応時の温度としては、層状珪酸塩の分散液を攪拌するのに充分低い粘度を有すればよく、例えば、水の場合には、概略20～80°C程度で陽イオン交換反応を行うことが好ましい。

本発明の層状珪酸塩は、このようにして有機オニウムイオンで交換された層状珪酸塩を、融点が-20°C以上100°C未満の媒体を用いて凍結乾燥させることにより製造することが可能である。凍結乾燥に使用する媒体は、融点-20°C以上の融点を有することが好ましい。媒体の融点が-20°Cより低い場合には、媒体の凍結温度が低くなりすぎるために、凍結温度が低くなり、媒体の除去効率が低くなることがある。

凍結乾燥に使用する好ましい媒体として、水、ベンゼン、シクロヘキサン、シクロヘキサノン、ベンジルアルコール、P-ジオキサン、クレゾール、P-キシレン、酢酸、シクロヘキサノールなどを例示することができる。

凍結乾燥に使用する媒体は、陽イオン交換反応の分散液に用いたものと同種のものを使用しても良いし、陽イオン交換反応後の層状珪酸塩が良好に分散する媒体を使用しても構わない。特に層状珪酸塩が良好に分散する媒体の場合には、層状珪酸塩のシリケート層が剥離した状態を維持したまま凍結乾燥を行なえるので、非常に比表面積を高める事ができる。

凍結乾燥は、層状珪酸塩と媒体からなる分散液を凍結させた後、減圧下で媒体を除去することによって実施する。凍結乾燥時の分散液における層状珪酸塩の濃度は通常約0.5～70重量%であり、溶媒が良溶媒の場合には約0.1～50重量%程度の濃度範囲とする事ができる。分散液における層状珪酸塩の濃度が高すぎるとゲル化して好ましくない。好ましくは0.5%～30%，最も好ましいのは1%～10重量%である。なお凍結乾燥機の種類は特に限定されず、市販さ

れている凍結乾燥機を好適に用いることができる。

ここで良分散とは層状珪酸塩が良分散体中で剥離・膨潤している形態を指し、この事は Shomer ら（文献 C. and Clay Minerals, Vol. 26, 135–138 (1978)）に準ずる方法で TEM 測定を行なう方法、または広角 X 線測定など層間距離を測定する方法などで判断できる。良分散の程度としては良分散体中で X 線測定で求められる層状珪酸塩の層間距離が少なくとも 1 nm 以上あることが好ましい。

このように凍結乾燥を実施することにより、本発明の層状珪酸塩を製造することができる。

本発明の樹脂組成物は、熱可塑性樹脂と上述の層状珪酸塩とからなる樹脂組成物であって、層状珪酸塩の含有量が熱可塑性樹脂 100 重量部に対し、無機灰分として 0.01 ~ 20 重量部であり、熱可塑性樹脂中において該層状珪酸塩が平均層数 2 ~ 8 層であることを特徴とする樹脂組成物である。

無機成分とは、空気中で 800 °Cまでの熱重量分析を行った際の残渣である。無機成分としての含有量が 0.1 重量部以上であることが層状珪酸塩の添加効果を発現する上で好ましい。また、20 重量部以下であることが、得られた熱可塑性樹脂組成物の溶融成形を行う上で好ましい。層状珪酸塩の含有量はこうした点から、熱可塑性樹脂 100 重量部に対して、無機成分として 0.5 ~ 1.2 重量部であることがさらに好ましく、1 ~ 8 重量部であることがより好ましい。

本発明で使用する熱可塑性樹脂としては、溶融成形可能な熱可塑性樹脂であれば特に制限はないが、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリフェニレンスルフィド、およびポリオレフィン系樹脂からなる群から選ばれる少なくとも一種であることが好ましい。なかでもポリエステルまたはポリカーボネートであることが好ましい。

ポリエステルとしては、ジカルボン酸及び／またはその誘導体とジオールを重縮合したもの、あるいは、ヒドロキシカルボン酸からなるもの、あるいは、さらにこれらの共重合体を指す。ポリエステルを構成するジカルボン酸成分としては、テレフタル酸、イソフタル酸、オルトフタル酸、2, 6-ナフタレンジカルボン酸、2, 7-ナフタレンジカルボン酸、1, 5-ナフタレンジカルボン酸、4,

4' - ビフェニルジカルボン酸、2, 2' - ビフェニルジカルボン酸、4, 4',
-ジフェニルエーテルジカルボン酸、4, 4' - ジフェニルメタンジカルボン酸、
4, 4' - ジフェニルスルフォンジカルボン酸、4, 4' - ジフェニルイソプロ
ピリデンジカルボン酸、5-ナトリウムスルホイソフタル酸等の芳香族ジカルボ
5 酸、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、ドデカンジカルボン酸、
オクタデカンジカルボン酸、マレイン酸及びフマル酸等の脂肪族ジカルボン酸、
1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸などの環状脂肪族ジカルボン酸などが挙げ
られる。ジオールとしては、エチレングリコール、1, 2-プロピレングリコー
ル、1, 3-プロピレングリコール、1, 3-ブタンジオール、1, 4-ブ坦
10 ジオール、2, 2-ジメチルプロパンジオール、ネオペンチルグリコール、1,
5-ペンタジオール、1, 6-ヘキサンジオール、1, 8-オクタンジオール、
1, 10-デカンジオール、4-シクロヘキサンジメタノール、1, 3-シク
ロヘキサンジメタノール、1, 2-シクロヘキサンジメタノール、トリメチレン
グリコール、テトラメチレングリコール、ペンタメチレングリコール、オクタメ
15 チレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコールなどの脂肪
族ジオールや、ヒドロキノン、レゾルシノール、ビスフェノールA及び2, 2-
ビス(2'-ヒドロキシエトキシフェニル)プロパン等のジフェノール類が挙げ
られる。ヒドロキシカルボン酸としては、p-ヒドロキシ安息香酸、p-(ヒド
ロキシエトキシ安息香酸、6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸、7-ヒドロキシ-
20 2-ナフトエ酸、4' - ヒドロキシビフェニル-4-カルボン酸等の芳香族ヒ
ドロキシカルボン酸などが挙げられる。

好ましいポリエステルの具体例としては、ポリエチレンテレフタレート(PET)、
ポリブチレンテレフタレート、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタ
レート、ポリエチレン-2, 6-ナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポ
25 リエチレンイソフタレート-テレフタレート共重合体、p-ヒドロキシ安息香酸
-6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸共重合体などが挙げられる。

ポリアミドとしては、ジカルボン酸及び/またはその誘導体とジアミンを重縮
合したもの、あるいは、アミノカルボン酸からなるもの、あるいは、さらにこれ

らの共重合体を指す。ポリアミドを構成するカルボン酸成分としては、アジピン酸、セバシン酸、ドデカンジカルボン酸、オクタデカンジカルボン酸等の脂肪族ジカルボン酸、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸などの環状脂肪族ジカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、オルトフタル酸、2, 6-ナフタレンジカルボン酸、2, 7-ナフタレンジカルボン酸、1, 5-ナフタレンジカルボン酸、4, 4'-ビフェニルジカルボン酸、2, 2'-ビフェニルジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルエーテルジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルメタンジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルスルфонジカルボン酸等の芳香族ジカルボン酸などが挙げられる。ジアミンとしては、ブタンジアミン、ペンタンジアミン、ヘキサンジアミン、ヘプタンジアミン、ノナンジアミン、ドデカンジアミン等の脂肪族ジアミン、トリメチル-1, 6-ヘキサンジアミン等の置換基を有する脂肪族ジアミン、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、1, 4-ジアミノナフタレン、1, 5-ジアミノナフタレン、1, 8-ジアミノナフタレン、2, 6-ジアミノナフタレン、2, 7-ジアミノナフタレン、3, 3'-ジアミノビフェニル、4, 4'-ジアミノビフェニル、4, 4'-ジアミノベンゾフェノン、3, 3'-ジアミノジフェニルエーテル、3, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、3, 3'-ジアミノジフェニルメタン、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、3, 3'-ジアミノジフェニルスルホン、4, 4'-ジアミノジフェニルスルホン、3, 3'-ジアミノジフェニルスルフィド、4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド、4, 4'-ジアミノジフェニルチオエーテル、1, 3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)エタン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン等の芳香族ジアミンが挙げられる。これらは単独で用いてもよいが複数用いてもよい。アミノカルボン酸としては、6-アミノヘキサン酸、12-アミノドデカン酸等の脂肪族アミノカルボン酸や、p-アミノ安息香酸、6-アミノ-2-ナフトエ酸、7-アミノ-2-ナフトエ酸等の芳香族アミノカルボン酸などが挙

げられる。

好ましいポリアミドの具体例としては、ナイロン6、6、ナイロン6、ナイロン12等の脂肪族ポリアミド、ポリヘキサメチレンテレフタルアミド、ポリヘキサメチレンイソフタルアミド等の半芳香族ポリアミド、及びそれらの共重合体等
5 を例示することができる。

ポリイミドとしては、テトラカルボン酸及び／またはその誘導体とジアミンを重縮合したもの、あるいは、アミノジカルボン酸からなるもの、あるいは、さらにこれらの共重合体を指す。ポリイミドを構成するテトラカルボン酸成分としては、ピロメリット酸、1, 2, 3, 4-ベンゼンテトラカルボン酸、2, 2', 3, 3' -ベンゾフェノンテトラカルボン酸、2, 3', 3, 4' -ベンゾフェノンテトラカルボン酸、3, 3', 4, 4' -ビフェニルテトラカルボン酸、2, 2', 3, 3' -ビフェニルテトラカルボン酸、2, 3, 3', 4' -ビフェニルテトラカルボン酸、1, 2, 4, 5-ナフタレンテトラカルボン酸、1, 2, 5, 6-ナフタレンテトラカルボン酸、1, 2, 6, 7-ナフタレンテトラカルボン酸、1, 4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸、2, 3, 6, 7-ナフタレンテトラカルボン酸、3, 4, 9, 10-ペリレンテトラカルボン酸、ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)エーテル、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)エーテル、ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)メタン、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)メタン、ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)スルホン、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン、1, 1-ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)エタン、2, 2-ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー-2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシラン二無水物、等が挙げられる。ジアミンとしては、ブタンジアミン、ペンタンジアミン、ヘキサンジアミン、ヘプタンジアミン、ノナンジアミン、ドデカンジアミン等の脂肪族ジアミン、イソホロンジアミン、

トリメチル-1, 6-ヘキサンジアミン等の置換基を有する脂肪族ジアミンが挙げられる。これらは単独で用いてもよいが複数用いてもよい。アミノジカルボン酸としては、6-アミノヘキサン酸、12-アミノドデカン酸等の脂肪族アミノカルボン酸が挙げられる。

5 好ましいポリイミドの具体例としては、パラドデカメチレンピロメリットイミド、パラウンデカメチレンピロメリットイミド等を例示することができます。また、市販品としては、商品名ウルテム（ポリエーテルイミド）なども好ましいものとして例示することができる。

10 ポリカーボネートとしては、各種のビスフェノール類からなるポリカーボネートを例示することができる。ビスフェノール類としては、ビス（4-ヒドロキシフェニル）メタン、2, 2-ビス（4-ヒドロキシフェニル）プロパン、1, 1-ビス（4-ヒドロキシフェニル）エタン、2, 2-ビス（4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル）プロパン、2, 2-ビス（4-ヒドロキシフェニル）ヘプタン、2, 2-ビス（4-ヒドロキシ-3, 5-ジクロロフェニル）プロパン、2,

15 2-ビス（4-ヒドロキシ-3, 5-ジブロモフェニル）プロパン、ビス（4-ヒドロキシフェニル）フェニルメタン、4, 4'-ジヒドロキシフェニル-1, 1'-m-ジイソプロピルベンゼン、4, 4'-ジヒドロキシフェニル-9, 9-フルオレン、などのビス（4-ヒドロキシアリール）アルカン類、1, 1-ビス（4-ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン、1-メチル-1-（4-ヒドロキシフェニル）-4-（ジメチル-4-ヒドロキシフェニル）メチル-シクロヘキサン、4-[1-[3-（4-ヒドロキシフェニル）-4-メチルシクロヘキシル]-1-メチルエチル]-フェノール、4, 4'-[1-メチル-4-(1-メチルエチル)-1, 3-シクロヘキサンジイル]ビスフェノール、2, 2, 2', 2'-テトラヒドロ-3, 3, 3', 3'-テトラメチル-1, 1'-スピロビス-[1H-インデン]-6, 6'-ジオール、などのビス（ヒドロキシアリール）シクロアルカン類、ビス（4-ヒドロキシフェニル）エーテル、ビス（4-ヒドロキシ-3, 5-ジクロロフェニル）エーテル、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3'-

ジメチルフェニルエーテル、などのジヒドロキシアリールエーテル類、4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルフィド、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3'-ジメチルジフェニルスルフィド、などのジヒドロキシジアリールスルフィド類、4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホキシド、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 5-3'-ジメチルジフェニルスルホキシド、などのジヒドロキシジアリールスルホキシド類、4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3'-ジメチルジフェニルスルホン、などのジヒドロキシジアリールスルホン類、が挙げられる。中でも2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンを用いたポリカーボネートが物性やコストの面で好ましい。

10 ポリフェニレンスルフィドとしては、芳香族環をスルフィド結合で重合体としたものであり、分岐型、あるいは直鎖型のポリフェニレンスルフィドおよびその共重合体を例示することができる。具体的には、パラフェニレンスルフィド、メタフェニレンスルフィドおよびこれらの重合体や、これらと共に重合可能なエーテルユニット、スルホンユニット、ビフェニルユニット、ナフチルユニット、置換フェニルスルフィドユニット、三官能フェニルスルフィドユニットなどを分子中に有する共重合体を挙げることができる。これらのうちで、パラフェニレンスルフィドが好ましい。

15 ポリオレフィン系樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ4-メチルペンテン-1などの非脂環式ポリオレフィン、ノルボルネン- α オレフィン共重合体、ジシクロペンタジエン- α オレフィン共重合体水素化物、ノルボルネン誘導体またはテトラシクロドデセン誘導体の開環重合体水素化物、水素化ポリスチレン系樹脂などの脂環式ポリオレフィン系樹脂などが挙げられる。具体的には、例えばティコナ社製TOPAS、三井化学製APEL等のノルボルネン誘導体- α オレフィン共重合体、日本ゼオン製ゼオネックス、ゼオノア、JSR製ARTON等のノルボルネン誘導体またはテトラシクロドデセン誘導体の開環重合体水素化物等を例示することができる。

さらに本発明の樹脂組成物は、熱可塑性樹脂中において層状珪酸塩の平均層数が2~8層であることを特徴とする。層状珪酸塩の平均層数は、X線散乱により、

層状珪酸塩の層間の散乱に起因する散乱ピークの散乱角と半価幅を使用して、層間距離と層厚を算出し、層厚を層間距離で除することにより求めることができる。

半価幅から層厚を求める方法としては、下記式（3）の Scherrer の式を利用する。

$$5 \quad D = K \cdot \lambda / \beta \cos \theta \quad (3)$$

D : 結晶子の大きさ

λ : 測定 X 線波長

β : 半価幅

θ : 回折線のプラグ角

10 K : Scherrer 定数

層状珪酸塩が単層にまで剥離している場合、本方法では検出されないことになるが、樹脂組成物において、平均層数が 2～8 層であることが確認できれば、本発明の目的においては十分である。組成物の成形性、特に流動性が損なわれない限り、単層のものが組成物中に含まれていても構わないが、一般に層厚が薄くなるほど、曲げの弾性率は低下するために、本発明の樹脂組成物では、単層に剥離した層状珪酸塩は、層状珪酸塩の単層の全数量を基準として、全体の 50% 以下、さらに好ましくは 30% 以下であることが好ましい。こうした数量は透過型電子顕微鏡を使用して、平均的な数量比を求ることで見積もることができる。平均層数が少ない場合には先述のように、層厚が薄くなるほど、曲げの弾性率は低下する。他方、平均層数が 8 層を超える場合には、層状珪酸塩の分散が不十分であり、層状珪酸塩を分散させることによる物性向上効果が小さくなる。平均層数としては、3～7 層がより好ましく、3.5～6 層がさらに好ましく、4～5 層がさらに好ましい。

本発明の樹脂組成物は、上記の有機オニウムイオンによりイオン交換された層状珪酸塩を熱可塑性樹脂に混合することによって製造可能である。層状珪酸塩を熱可塑性樹脂に混合する方法としては、1 軸あるいは 2 軸押し出し機を使用して、層状珪酸塩を熱可塑性樹脂と共に溶融混練する方法、熱可塑性樹脂の重合反応時に熱可塑性樹脂の原料あるいは重合溶剤と共に層状珪酸塩を分散しておき組成物

を得る方法などを例示することができる。いずれの方法でも良好な分散体を得ることが可能であるが、イオン交換された層状珪酸塩の熱履歴をできる限り少なくする上では、層状珪酸塩を熱可塑性樹脂と共に溶融混練する方法が好ましい。溶融混練する方法としては、例えば、熱可塑性樹脂の粉体あるいは粒状体と層状珪酸塩をあらかじめ混合しておき、一度に溶融混練する方法、あるいは、溶融した熱可塑性樹脂に対して、サイドフィーダなどの設備を利用して層状珪酸塩を添加して溶融混練する方法等が挙げられる。

溶融混練において、せん断速度 $250/\text{s}$ 以上とすることが好ましい。剪断速度は下記式(4)で求められる。

$$10 \quad \gamma = \pi \cdot d \cdot (N / 60) / C \quad (4)$$

(γ : 剪断速度 ($/\text{s}$)、 d : スクリュー内径(mm)、 N : スクリュー回転数 (r.p.m.)、 C : スクリューとバレル間のクリアランス (mm))

こうした溶融混練は従来公知の方法が利用可能で、例えば1軸押し出し機、2軸押し出し機等の押し出し機等を利用することができる。その際の剪断速度 $250/\text{s}$ 以下の場合、混練能力が不十分であり目的とするポリエステル組成物中の層状珪酸塩の分散性が不十分となるため好ましくない。より好ましくは $280/\text{s}$ 以上さらに好ましくは $300/\text{s}$ 以上である。

また溶融混練時の温度は、ポリエステルの流動開始温度（非晶性樹脂ではガラス転移温度、結晶性樹脂では融点）以上 350°C 以下が好ましく、（流動開始温度 + 5） $^\circ\text{C}$ 以上 330°C 以下がより好ましく、（流動開始温度 + 10） $^\circ\text{C}$ 以上 320°C 以下がさらに好ましい。温度が流動開始温度より低すぎると溶融成形が困難になるため好ましくなく、また、温度が 350°C より高すぎるとイオン交換された層状ケイ酸塩の分解が激しくなり好ましくない。

このように1軸あるいは2軸押し出し機を使用して、該層状珪酸塩を熱可塑性樹脂と共に溶融混練することにより、層状珪酸塩が分散しにくい熱可塑性樹脂においても、層状珪酸塩が高度な分散した組成物を得ることが可能である。そのため表面性が問題となるような用途、例えば、繊維、フィルム等の各種成形用樹脂材料として好適に使用することが可能である。

本発明の樹脂組成物は、従来公知の方法に従って溶融成形することができる。溶融成形温度としては、熱可塑性樹脂の流動開始温度（非晶性樹脂ではガラス転移温度、結晶性樹脂では融点）以上350°C以下が好ましく、（流動開始温度+5）°C以上330°C以下がより好ましく、（流動開始温度+10）°C以上325°C以下がさらに好ましい。温度が流動開始温度より低すぎると溶融成形が困難になることがある、また、温度が350°Cより高すぎるとイオン交換された層状珪酸塩の分解が激しくなることがある。

以上の熱可塑性樹脂と層状珪酸塩とからなる樹脂組成物から、フィルムを好適に得ることができる。

10 本発明のフィルムは層状珪酸塩の分散性が高く、耐熱性、ガスバリア性、難燃性、弾性、韌性等に優れている。このように機械強度に優れたフィルムを得る目的において、組成物およびフィルムを構成する熱可塑性樹脂としてはポリエステルが好ましく、なかでもポリエチレン-2, 6-ナフタレートが好ましい。

本発明で得られるフィルムの厚みは好ましくは3～50μmである。本発明において、層状珪酸塩の分散性が高いことから薄くても（たとえば膜厚3～20μmであっても）高強度のフィルムが製造可能である。

フィルムの製造する場合、熱可塑性樹脂と層状珪酸塩とからなる樹脂組成物を溶融成形し、延伸を行うことが好ましい。フィルムの延伸方法としては、好適には一軸または二軸方向に逐次または同時に延伸する方法を挙げることができる。20 より具体的に延伸温度は好ましくは樹脂組成物のガラス転移点以上ガラス転移点+90°C以下、より好ましくは樹脂組成物のガラス転移点以上ガラス転移点+70°C以下、さらに好ましくはガラス転移点以上ガラス転移点+60°C以下である。延伸温度が低すぎても高すぎても均一なフィルムを製造することが困難であり好ましくない。また、延伸倍率としては、面倍率として、好ましくは2倍以上10倍以下、より好ましくは4倍以上70倍以下、さらに好ましくは6倍以上50倍以下である。

また、本発明においては、熱可塑性樹脂が結晶性の場合にはフィルムの延伸配向後、熱処理により樹脂組成物の結晶化を促進し、固定することが好ましい。熱

処理の温度としては樹脂のガラス転移点以上、融点以下が好ましい。さらに好適な温度は得られたフィルムの結晶化温度と得られたフィルムの物性などを勘案して決定される。

5 発明の効果

本発明のイオン交換された層状珪酸塩は熱可塑性樹脂組成物に好適に分散可能である。また本発明の熱可塑性樹脂組成物は、層状珪酸塩の分散性が高く、耐熱性、ガスバリア性、難燃性、弾性、韌性等に優れ、種々の成形体、繊維、フィルムとして使用できる。

10

実施例

以下に実施例により本発明を詳述する。但し、本発明はこれら実施例に何ら制限されるものではない。

以下に実施例により本発明を詳述する。但し、本発明はこれら実施例に何ら制15限されるものではない。

(1) 層状珪酸塩：

モンモリロナイト（クニミネ工業（株）製 クニピア（ナトリウム交換容量10
9 meq v / 100 g）を使用した。層間距離は12.6 Åだった。

フルオロマイカF（コーポケミカル（株）製 ナトリウム交換容量120 meq
20 v / 100 g）を使用した。層間距離は9.8 Åだった。

(2) カチオン交換率：(株) リガク製示差熱天秤TG8120を用いて空気
霧囲気下20°C/m inで800°Cまで加熱した際の重量減少率から次式を用いて求めた。

リガク製示差熱天秤TG8120を用いて空気霧囲気下20°C/m inで80
25 0°Cまで加熱した際の重量減少率から次式を用いて求めた。

$$\text{陽イオン交換率 (\%)} = \{W_f / (1 - W_f)\} / (M_{org} / M_{si}) \times 100 \quad (2)$$

(W_fは20°C/m inの昇温速度で120°Cから800°Cまで測定した層状珪

酸塩の示差熱天秤による重量減少率、 $M_{o\ r\ g}$ は該ホスホニウムイオンの分子量、 $M_{s\ i}$ は層状珪酸塩の陽イオン部分における 1 電荷あたりの分子量を表す。層状珪酸塩の陽イオン部分における 1 電荷あたりの分子量は、層状珪酸塩の陽イオン交換容量（単位：e q / g）の逆数で算出される値である。)

5 (3) 樹脂組成物中の熱可塑性樹脂と層状珪酸塩の無機成分との重量比：

(株) リガク製示差熱天秤 TG 8120 を用いて空気雰囲気下 20°C/min で 800°Cまで加熱した際の重量減少率から求めた。

(4) 熱分解温度：(株) リガク製示差熱天秤 TG 8120 を用いて窒素中で 20°C/min で 800°Cまで加熱した際の 5 重量% 重量減少した温度を求めた。

10 (5) 層状珪酸塩の層間距離および平均層数：(株) リガク製粉末 X 線回折装置 RAD-B を用いて回折ピーク位置から算出した。また、Scherrer 定数は、0.9 として計算した。

(6) 還元粘度 (η_{sp}/C)：還元粘度はフェノール/テトラクロロエタン（重量比 4 : 6）の溶液を使用し、濃度 1.2 g/dL 温度 35°C で測定した。

15 (7) 比表面積：比表面積は、QUANTUM CHROME 社製 NOVA 1 200において N₂ ガスを用いて測定し、サンプルの重量で除して求める。

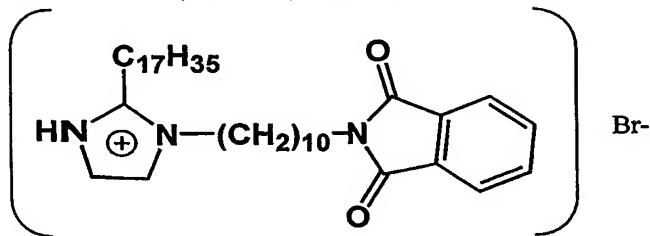
参考例 1：1-O-ブロモデカメチレンフタルイミドの合成

20 フラスコにフタルイミドカリウム 85 重量部、1,10-ジブロモデカン 10 0.8 重量部、ジメチルホルムアミド（十分脱水したもの）430 重量部を入れ、攪拌し、100°C で 20 時間加熱した。加熱後、揮発性成分を全て除去し、残渣をキシレンで抽出した。抽出した溶液から揮発性成分を留去し、残渣を室温で放置することで 1-O-ブロモデカメチレンフタルイミドの結晶を得た。

25 参考例 2：N-フタルイミドデカメチレン-2-ヘプタデシルイミダゾールプロミドの合成

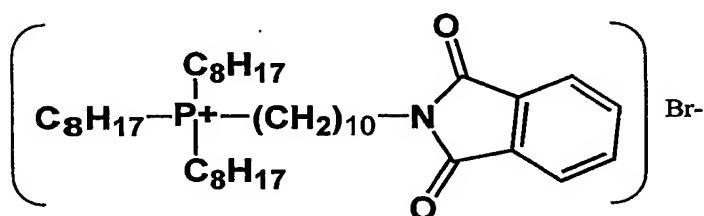
2-ヘプタデシルイミダゾール 20 重量部、参考例 1 で得られたフタルイミドデカメチレンイミダゾリウムプロミド 24 重量部を攪拌し、約 100°C で 8~1

0 h 搅拌反応し N-フタルイミドデカメチレン-2-ヘプタデシルイミダゾールブロミドを得た。(下記式)



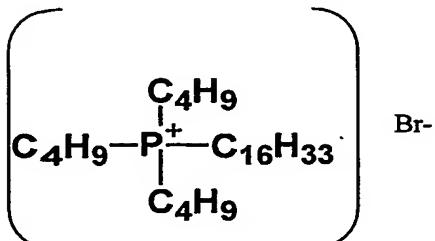
5 参考例3：N-フタルイミドデカメチレン-トリオクチルホスホニウムブロミドの合成

フラスコにトリオクチルホスフィン20重量部、参考例1で得られたフタルイミドデカメチレンイミダゾリウムブロミド20重量部を入れ搅拌し、約100°Cで8—10 h 搅拌反応し、N-フタルイミドデカメチレン-トリオクチルホスホニウムブロミドを得た。(下記式)



実施例1：カチオン交換された層状珪酸塩の合成

15 フラスコにクニピアF 100重量部、水3000重量部を入れ、80°Cで加熱攪拌した。ここに日本化学製PX416(下記式)



を83重量部を水300重量部で溶解させた溶液を加え、さらに80°Cで3時間攪拌した。混合物から固体を濾別し、メタノールで3回、水で3回洗浄したのち、

凍結乾燥することによりカチオン交換された層状珪酸塩を得た。イオン交換率は92%であった。このようにして得られた層状珪酸塩の比表面積は5.5m²/gであった。以下の表1に実施例1の結果を示す。

5 実施例2

さらに実施例1で得られたカチオン交換された層状ケイ酸塩20重量部をベンゼン400重量部に分散させ凍結乾燥を行った。このようにして得られた層状珪酸塩の比表面積は8.9m²/gであった。以下の表1に実施例2の結果を示す。

10 実施例3

フラスコにクニピアF100重量部、水3000重量部、メタノール500重量部を入れ、80°Cで加熱攪拌した。ここに参考例2で得られたN-フタルイミドデカメチレン-2-ヘプタデシルイミダゾールブロミド110重量部をメタノール300重量部で溶解させた溶液を加え、さらに80°Cで3時間攪拌した。混合物から固体を濾別し、メタノールで3回、水で3回洗浄したのち、凍結乾燥することによりカチオン交換された層状珪酸塩を得た。イオン交換率は68%であった。このようにして得られた層状珪酸塩の比表面積は5.3m²/gであった。以下の表1に実施例3の結果を示す。

20 表1

		実施例1	実施例2	実施例3
修飾剤		$\begin{array}{c} \text{C}_4\text{H}_9 \\ \\ \text{C}_4\text{H}_9-\text{P}^+-\text{C}_{16}\text{H}_{33} \\ \\ \text{C}_4\text{H}_9 \end{array}$ Br-	同左	
イオン交換率 (%)		92	92	68
比表面積 m ² /g		5.5	8.9	5.3
熱分解温度 °C		375	同左	370
層間距離 nm		2.3	同左	2.4

実施例4

13 フラスコにクニピアF 100重量部、水3000重量部、メタノール500重量部を入れ、80°Cで加熱攪拌した。ここに参考例3で得られたN-フタルイミドデカメチレン-トリオクチルホスホニウムブロミド120重量部をメタノール300重量部で溶解させた溶液を加え、さらに80°Cで3時間攪拌した。混合物
5 から固体を濾別し、メタノールで3回、水で3回洗浄したのち、凍結乾燥することによりカチオン交換された層状珪酸塩を得た。イオン交換率は65%であった。このようにして得られた層状珪酸塩の比表面積は5.5 m²/g であった。以下の表2に実施例4の結果を示す。

14 10 実施例5

15 さらに実施例4で得られたカチオン交換された層状ケイ酸塩20重量部をシクロヘキサン400重量部に分散させ凍結乾燥を行った。このようにして得られた層状珪酸塩の比表面積は8.3 m²/g であった。以下の表2に実施例5の結果を示す。

16 15

17 実施例6

18 フラスコにフルオロマイカF（コーポケミカル（株））100重量部、水3000重量部を80°Cで加熱攪拌した。ここに日本化学製PX416を92重量部を水300重量部で溶解させた溶液を加え、さらに80°Cで3時間攪拌した。混合物
20 から固体を濾別し、メタノールで3回、水で3回洗浄したのち、凍結乾燥することによりカチオン交換された層状珪酸塩を得た。イオン交換率は90%であった。このようにして得られた層状珪酸塩の比表面積は5.9 m²/g であった。以下の表2に実施例6の結果を示す。

21 25

表 2

修飾剤		実施例4	実施例5	実施例6
			同左	
イオン交換率 (%)		65	65	90
比表面積 m ² /g		5.5	8.3	5.9
熱分解温度 °C		374	同左	378
層間距離 nm		2.5	同左	2.4

実施例 7 : 樹脂組成物製造

ポリ(エチレンナフタレート)(還元粘度が0.78)のペレット、および実
 5 施例1で得られた層状珪酸塩を異方向型二軸混練押し出し機(東洋精機製、ラボ
 プラストミル2D25S)を用いて押し出し温度280°C、スクリュー回転速度
 150 rpmの条件下で混練後、吐出して水冷後ポリエステル樹脂組成物のスト
 ランド状ペレットを得た。この時に得られた樹脂組成物の結果を下記の表3に示
 す。また透過型電子顕微鏡で樹脂組成物を観察した(図1)。これに示すとおり、
 10 層状珪酸塩の分散状況は非常に高かった。また、層状珪酸塩の層は剥離していた。

実施例 8 ~ 12

層状珪酸塩をそれぞれ実施例2~6で得られた層状珪酸塩に変えた他は同様な
 手法で樹脂組成物を得た。その結果を表3、4に示す。

15

実施例 13

ポリカーボネート(帝人化成(株)L1250)のペレット、および実施例6で
 得られた層状珪酸塩をZSK-25(WERNER&PFLEIDERER)を用いて押し出し温度2
 80°C、スクリュー回転速度280 rpm、押出し速度10 kg/時、剪断速
 度1800/secの条件下で混練後、吐出して水冷後ポリエステル樹脂組成物
 20 のストランド状ペレットを得た。この時に得られた樹脂組成物の結果を下記の表
 4に示す。

表3

		実施例7	実施例8	実施例9	実施例10
樹脂		ポリ(エチレン ナフタレート)	ポリ(エチレン ナフタレート)	ポリ(エチレン ナフタレート)	ポリ(エチレンナ フタレート)
還元粘度	η sp/C	0.64	0.63	0.62	0.64
層状珪酸塩		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
無機含有量	%	2%	2	2	2
融点	°C	267	268	270	270
層間距離	nm	2.7	2.7	2.5	2.3
平均層数	-	4.3	4.4	4.7	4.5

表4

		実施例11	実施例12	実施例13
樹脂		ポリ(エチレンナ フタレート)	ポリ(エチレンナ フタレート)	ポリカーボネー ト
還元粘度	η sp/C	0.64	0.63	0.60
層状珪酸塩		実施例5	実施例6	実施例6
無機含有量	%	2	2	2
融点	°C	269	267	124
層間距離	nm	2.5	2.7	2.3
平均層数	-	4.3	4.2	4.9

5 実施例14、15：フィルムの作成

実施例1で得られたストランド状チップを170°Cで5時間乾燥後、押出機ホッパーに供給し、溶融温度300°Cで溶融し、1.3mmのスリット状ダイを通して表面温度80°Cの回転冷却ドラム上に押し出し、未延伸フィルムを得た。このようにして得られた未延伸フィルムを温度150°CでMD×TD=3.0×3.0倍および4.0×4.0倍に延伸し続いて厚み15μmの二軸延伸フィルムを得た。さらに得られた二軸延伸フィルムを205°Cで1分熱固定し、ポリエチレンナフタレート/層状珪酸塩コンポジットフィルムを得た。得られたフィルムのヤング率はMD方向でそれぞれ7.1GPaおよび8.7GPaであった。

15 比較例1

凍結乾燥を150°Cで真空乾燥に変えた以外は実施例1と同様に層状珪酸塩を得た。このものの比表面積を測定したところ1.70m²/gであった。

比較例 2

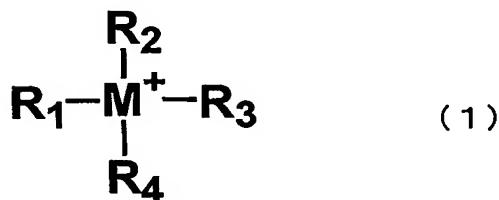
ポリ（エチレンナフタレート）（還元粘度が 0.78）のペレット、および比較例 1 で得られた層状珪酸塩を異方向型二軸混練押し出し機（東洋精機製、ラボ 5 プラストミル 2D 25S）を用いて押し出し温度 280°C、スクリュー回転速度 150 rpm の条件下で混練後、吐出して水冷後ポリエステル樹脂組成物のストランド状ペレットを得た。得られたペレットの透過型電子顕微鏡で観察した（図 2）。層状珪酸塩の分散性も低下した。

請求の範囲

1. 有機オニウムイオンによりイオン交換能対比 50～100%イオン交換され、比表面積が 2. 5～100 m²/g であることを特徴とする層状珪酸塩。

5

2. 有機オニウムイオンが下記式（1）



10 (式中、 R₁、 R₂、 R₃ 及び R₄ は、それぞれ独立に、炭素数 1～30 の炭化水素基またはヘテロ原子を含む炭化水素基であり、 M は窒素原子またはリン原子である。また任意の R₁、 R₂、 R₃ 及び R₄ は環を形成していても良い。) で表せられる有機オニウムイオンである事を特徴とする請求項 1 に記載の層状珪酸塩。

15

3. 上記式（1）の有機オニウムイオンが、 M はリン原子であってホスフォニウムイオンであるか、 M は窒素原子でかつ任意の R₁、 R₂、 R₃ 及び R₄ が環を形成してヘテロ芳香族イオンである事を特徴とする請求項 2 に記載の層状珪酸塩。

20 4. 有機オニウムイオンで交換した層状珪酸塩を、融点が -20°C 以上 100°C 未満の媒体を用いて凍結乾燥させることを特徴とする請求項 1～3 のいずれかに記載の層状珪酸塩の製造方法。

25 5. 融点が -20°C 以上 100°C 未満の媒体が該層状珪酸塩の良分散体である事を特徴とする請求項 4 記載の層状珪酸塩の製造方法。

6. 热可塑性樹脂と請求項 1～3 のいずれかに記載の層状珪酸塩とからなる樹脂組成物であつて、層状珪酸塩の含有量が熱可塑性樹脂 100 重量部に対し、無機灰分として 0.01～2.0 重量部であり、熱可塑性樹脂中における該層状珪酸塩の平均層数が 2～8 層であることを特徴とする樹脂組成物。

5

7. 1 軸あるいは 2 軸押し出し機を使用して、層状珪酸塩を熱可塑性樹脂と共に溶融混練することによる請求項 6 に記載の樹脂組成物の製造方法。

8. 热可塑性樹脂がポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネート、
10 ポリフェニレンスルフィド、およびポリオレフィン系樹脂からなる群から選ばれる少なくとも一種である請求項 6 記載の樹脂組成物。

9. 請求項 6 記載の樹脂組成物からなるフィルム。

1 / 1

図 1

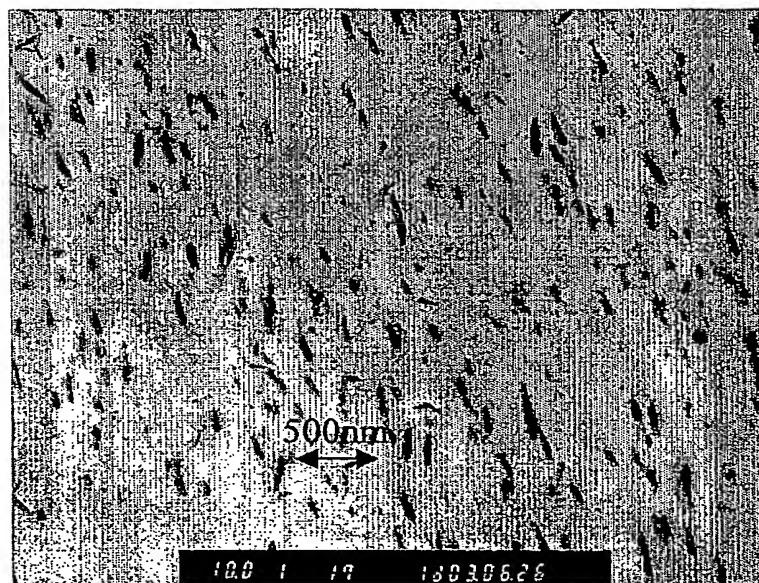
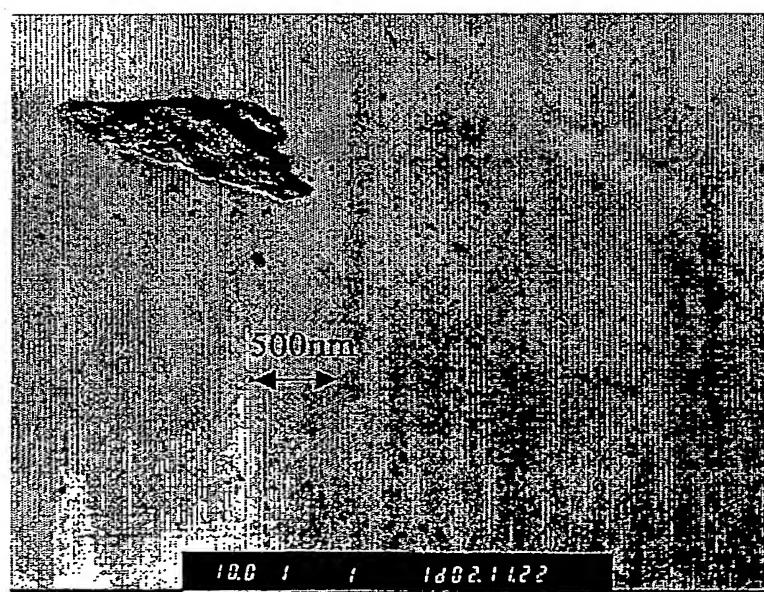


図 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/013977

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ C01B33/44, C08L101/00, C08K9/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHEDMinimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ C01B33/20-39/54Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 9-309720 A (Kao Corp.), 02 December, 1997 (02.12.97), Claims 1 to 3, 6 to 8, 12, 13; Par. Nos. [0003], [0004], [0015], [0022], [0031], [0036], [0044]; Fig. 3 & EP 787767 A1 & US 5879589 A	1, 2, 4-9 3
Y	JP 2003-95640 A (Teijin Ltd.), 03 April, 2003 (03.04.03), Claims 1 to 3 (Family: none)	3

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

- * Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
10 December, 2004 (10.12.04)Date of mailing of the international search report
28 December, 2004 (28.12.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/013977

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C17 C01B33/44, C08L101/00, C08K9/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C17 C01B33/20-39/54

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 9-309720 A(花王株式会社)1997.12.02, 請求項1-3, 請求項6-8, 請求項12, 請求項13, 【0003】,【0004】,【0015】,【0022】,【0031】,【0036】,【0044】,【図3】 &EP 787767 A1 &US 5879589 A	1, 2, 4-9
Y	JP 2003-95640 A(帝人株式会社)2003.04.03, 請求項1-3 (ファミリーなし)	3

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10.12.2004

国際調査報告の発送日

28.12.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

廣野 知子

4G 3129

電話番号 03-3581-1101 内線 3416